# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

08-090969

(43)Date of publication of application: 09.04.1996

(51)Int.CI.

B42D 15/10 G06K 19/077 G11C 5/00

(21)Application number: 06-254756

(71)Applicant: YAMAICHI ELECTRON CO LTD

TOSHIBA CORP

(22)Date of filing:

22.09.1994

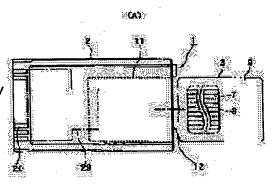
(72)Inventor: ITOU TOSHIYASU

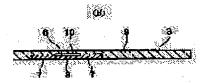
IWASAKI HIROSHI OHARA MINORU

## (54) MEMORY CARD

(57) Abstract:

PURPOSE: To carry out addition of performance of electronic equipment or its alteration by a method wherein a child card is optionally exchanged to a parent card. CONSTITUTION: A child card 3 has a semiconductor memory device and a connecting lead 7. A parent card 2 is provided with an accomodating part 11 of the child card 3, a child card-inserting mouth 12, a contact coming in touch with the lead 7 of the child card 3 cry in the child card-accomodating part 11, a contact-opening/closing slide plate which displaces a touch part of the contact to a contact position with the lead 7 while transferred in a child card-inserting direction by being pushed by the child card 3, and a connecter element 20 to be brought in contact with electronic equipment.





### LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

22.09.1994

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

2609431

[Date of registration]

13.02.1997

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

### (19) 日本国特許庁 (JP)

## (12) 公開特許公報(A)

### (11)特許出願公開番号

## 特開平8-90969

(43)公開日 平成8年(1996)4月9日

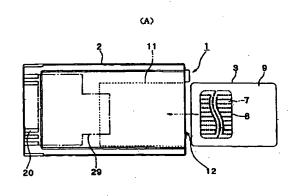
(51) Int.Cl. <sup>6</sup>	設別記号 庁内整理番号	F I 技術表示箇所
B42D 15/10	<b>5 2</b> 1	
G06K 19/077		
G11C 5/00	301 B	
		G 0 6 K 19/00 K
		審査請求 有 請求項の数4 FD (全 9 頁)
(21)出願番号	<b>特願平6-254756</b>	(71)出願人 000177690
•		山一電機株式会社
(22)出顧日	平成6年(1994)9月22日	東京都大田区中馬込3丁目28番7号
		(71) 出願人 000003078
	•	株式会社東芝
		神奈川県川崎市幸区堀川町72番地
		(72)発明者 伊東 利育
	•	東京都大田区中馬込3丁目28番7号 山一
	•	電機株式会社内
		(72) 発明者 岩崎 博
	•	神奈川県横浜市磯子区新磯子町33 株式会
		社東芝生産技術研究所内
		(74)代理人 弁理士 中畑 孝
	• •	最終頁に続く

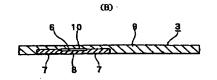
### (54) 【発明の名称】 メモリカード

### (57)【要約】 (修正有)

[目的] 親カードに対し、子カードを任意に交換するととにより、電子機器の機能付加・変更を図る。

【構成】子カード3は、半導体メモリ素子及び接続用のリード7を有し、親カード2は、子カード3の収容部11、収容部11へ子カード3を挿入する子カード挿入口12、子カード収容部11内において子カード3のリード7に接触するコンタクト、子カード3により押圧されて子カード挿入方向に移動しつつコンタクトの接触部をリード7との接触位置へ変位せしめるコンタクト開閉用スライド板、及び電子機器との接触に供されるコネクター要素20を備える。





### 【特許請求の範囲】

【請求項1】電子機器に挿入されてメモリ機能を付加するためのメモリカードであって、とのメモリカードは親カードと子カードから成り、子カードは半導体メモリ素子と、このメモリ素子の外部端子たるリードを有し、親カードは上記子カードの収容部及び該収容部へ子カードを挿入する子カード挿入口と、該子カード収容部内において上記子カードのリードに接触するコンタクトと、子カードにより押圧されて子カード挿入方向に移動しつつ上記コンタクトの接触部を上記リードとの接触位置へ変10位せしめるコンタクト開閉用スライド板と、電子機器との接触に供されるコネクター要素とを備えることを特徴とするメモリカード。

【請求項2】上記コンタクト開閉用スライド板は子カードを受け入れるカードトレーを兼ねることを特徴とする請求項1記載のメモリカード。

【請求項3】上記コンタクト開閉用スライド板は該スライド板の移動時にコンタクトの接触部を案内するコンタクトガイド溝を有し、該コンタクトガイド溝の内底面に上記コンタクト開閉用スライド板の移動過程において上 20記接触部を出没せしめ上記リードとの接触及び接触解除を図る接触孔を有することを特徴とする請求項1記載のメモリカード。

【請求項4】上記親カードは上記コンタクト開閉用スライド板を上記子カード挿入方向とは逆方向へ移動せしめて子カードの後端を上記子カード挿入口から外方へ突出せしめるイジェクト手段を備えることを特徴とする請求項1記載のメモリカード。

#### 【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明はコンピュータやワープロ 等の電子機器に使用されるメモリーカードに関する。

[0002]

【従来の技術】上記メモリーカードはパソコンやワープロの受け入れ口に挿入してこれら電子機器に所要のメモリー機能を付加する目的で使用され電子機器に受け入れることができるよう規格に則った仕様を有するが、これらメモリーカードは単機能形であり、一枚のカードで付加される機能は限定され、そのためにユーザは複数のメモリーカードを準備しておかねばならない。

[0003]而して、最近との不便を解消するために、 規格に従って形成された親カードにメモリ素子を有する 子カードを挿抜し交換できるようにする、所謂カードイ ンカードが試行されており、その具体化が課題となって いる。

[0004]

【問題点を解決するための手段】本発明は上記課題に応え、上記カードインカード形のメモリーカードを適切に 実施できるようにしたものであり、その手段として、上 記半導体メモリ索子とリードとを有する子カードを形成 50

する一方、該子カードが挿入される親カードに上記子カードのリードに接触されるコンタクトと、子カードにより押圧されて該子カード挿入方向に移動されるコンタクト開閉用スライド板を内蔵し、このコンタクト開閉用スライド板の移動により上記コンタクトを上記リードとの接触位置と接触解除位置に変位せしめるようにし、このコンタクト開閉用スライド板によって子カードと親カードを電気的に接続したカードインカード状態を形成し、これを電子機器のカード受入口に挿入し親カード先端に設けたコネクタ要素によって電子機器に接続し機能付加乃至変更を図るようにしたものである。

[0005] 又コンタクト開閉用スライド板は親カード に挿入された子カードを定位置に受け入れて子カードの 挿入力で押圧移動されるカードトレーを構成する。

【0006】又上記コンタクト開閉用スライド板はその移動時にコンタクトの接触部を案内するコンタクトガイド溝を有し、このガイド溝の内底面にコンタクトの接触部が出没される接触孔を設け、コンタクト開閉用スライド板の移動過程において、上記接触孔において出没され、子カードのリードとの接触及び接触解除が図られ

【0007】上記親カードはアース用コンタクト、電源用コンタクト、信号用コンタクトを保有し、上記接触孔の配設位置の設定によりこれらをコンタクト開閉用スライド板の移動過程で所定の順序でシーケンシャルにリードとの接触を図るようにする。

【0008】又上記親カードには上記コンタクト開閉用スライド板を子カード挿入方向とは逆方向に移動せしめるイジェクト手段を備える。このイジェクト手段の操作のよってコンタクト開閉用スライド板は子カードを押圧し親カードに設けた子カード挿入口から子カードの後端を外方へ突出せしめ取出しに供する。

[0009]

【作用】上記親カードは電子機器に受け入れ接続される 仕様を有し、他方子カードは上記親カードの心臓部とな るメモリ要素を保有し、親カード内に任意に挿抜でき ス

【0010】 この子カードは親カードに挿入された時に 親カードに内蔵したコンタクト開閉用スライド板と協働 して親カードとの接続状態を自動的に形成し、所謂カー ドインカード状態の形成を子カードの挿入によって適正 に形成でき目的とするメモリーカードを提供できる。

【0011】上記親カードは子カードを挿入した状態で 電子機器のカード受入口に挿入することにより子カード の機能が上記子カードのリードに接するコンタクト及び コネクタ要素を介して電気的に接続され初期の機能付加 が適切に行なえる。

[0012] 本発明は子カードの挿抜による親カードとの接続及び解除が適正に図れ、子カードの交換によるメモリーカードのメモリー機能の変換が適切に行なえ、カ

3

ードインカード形メモリーカードの実施に有効に用いる ことができる。

[0013]

【実施例】との発明は図1.図2に示すように、パソコン、ワープロ等の電子機器4の受入口5に挿入されて電子機器に所定のメモリー機能を不可又は変更するメモリーカード1に関するものであって、このメモリーカード1は上記電子機器4の受入口5に抜き差しされる親カード2とこの親カード2に挿抜される交換可能な子カード3とから成る。

【0014】との子カード3は図1Bに示すように、メモリー素子たるICチップ6及びその外部端子たるリード7を表面に密着したICカード8と、とのICカード8を密着せるベース板9とから成る。

【0015】ベース板9は子カード3を親カード2の挿入口に挿入する外形を有する【Cチップの担体(キャリア)であり、【Cチップ6は【Cカード8によってベース板9に対し選択的に貼り合せられる。

【0016】上記ベース板9の表面には凹所10を設け、この凹所10の内底面に【Cカード8を接着して】 Cカード8がベース板9の表面より突出しないように複合構造にする。

【0017】他方親カード2は図9、図10等に示すように上記子カード3を受け入れる子カード収容部11を 有し、一端に子カード収容部11に対し子カード3を挿抜する子カード挿入口12を有する。

【0018】子カード3は上記子カード挿入口12を通じ親カード2内の収容部11内へ挿入され、該収容部11内に設置したコンタクト13と接触する。コンタクト13は図7に示すように扁平なホルダー14に並列して保持され、このホルダー14を配線基板28の表面に取付けて各コンタクト13を基板上の配線パターンと接続する。親カード2の子カード収容部11内に設置することによりコンタクト13を親カード2に内蔵する。

【0019】 これによってコンタクト13は子カード3 に挿入方向とは直交する方向に並列して配置される。

【0020】上記コンタクト13は図11等に示すように、接地用コンタクト13a、電源用コンタクト13b、信号用コンタクト13cから成り、該各コンタクト13a,13b,13cは親カード2の子カード収容部 4011に内蔵したコンタクト開閉用スライド板15によって規制され、子カード3のリード7に対する接触と解除が所定の順序でシーケンシャルになされる。

【0021】上記コンタクト開閉用スライド板15は図9等に示すように親カード2内の子カード収容部11内に子カード挿入方向において往復移動可に内蔵される。 【0022】上記コンタクト開閉用スライド板15は子カード挿入口12より挿入される子カード3によって押圧され子カード挿入方向において往復動され、図3乃至 は子カード3の前端によって押圧される前当て16と子カード3の側面を規制する脇定規17を設け、上記子カード挿入口12より挿入された子カード3の左右側縁を上記脇定規17にて規制しつつ、子カード3の前端を前当て16に当て、子カード3を位置決めすると共に、この前当て16を子カード3の前端で押圧し、コンタクト開閉用のスライド板15を子カード挿入方向へ移動する。

【0023】 この移動過程で前記コンタクト13a、1 10 3b、13cをシーケンシャルに制御しリード7に対し 一定の順序を以って接触せしめる。

【0024】従って上記コンタクト開閉用スライド板15は子カード3を前当て16と脇定規17によって規制しつつ受け入れるカードトレーを兼用し、更にとの子カード3の挿入と同期してコンタクト13の開閉を制御する手段として機能する。

【0025】図3、図4等に示すようにコンタクト開閉用スライド板15はコンタクト13と対向して設置され、この対向面にコンタクト13の接触部を案内するコンタクトガイド溝18はコンタクト開閉用スライド板15の表面に子カード挿入方向へ延在され、且つこの挿入方向と直交する方向にコンタクトピッチと同ピッチで並列される。上記コンタクト13の接触部は上記ガイド溝18の内底面に弾力的に接した状態で、上記コンタクト開閉用スライド板15が子カード3と一緒に移動される。

【0026】図3、図8に示すように、上記コンタクトカイド溝18の内底面にコンタクト開閉用スライド板15の移動過程でコンタクト13の接触部を出役せしめる接触孔19を設ける。

【0027】この接触孔19は上記コンタクトガイド溝180内底面において開口すると共にこのガイド溝18を設けたコンタクト開閉用スライド板15の表面と反対側の表面において開口し、図10等に示すようにこの表面に支持された子カード3のリード7へコンタクト13を加圧接触せしめる。

[0028] 即ち、図9に示すようにコンタクト13の接触部を上記コンタクトガイド溝18内に受け入れて溝内底面に弾接した状態にし、コンタクト開閉用スライド板15が移動する時にガイド溝18によってコンタクト接触部を案内すると共に、コンタクト開閉用スライド板15が所定の移動位置に到来した時に、コンタクト13の接触部が接触孔19と対向して同孔19内へ弾力的に没入し、ガイド溝18を設けた側と反対側へ露出して子カード3のリード7へ加圧接触する。

【0029】図11乃至図14に示すように、接触孔9の開設位置によってコンタクト13a, 13b, 13c を所定の順序によってシーケンシャルにリード7へ接触せしめる。

図5に示すように、コンタクト開閉用スライド板15に 50 【0030】上記親カード2への子カード3の挿入によ

5

ってカードインカード状態を形成してれによって形成されたメモリーカード1を電子機器4の受入口5に挿入し、親カード2の前端に設けたコネクタ要素20によって電子機器4と接続され、この電子機器4に子カード3に与えられたメモリ機器をリード7及びコンタクト13を介して親カード2によって与える。コネクタ要素20は配線基板28上の配線パターン29を介してコンタクト13と接続されている。

[0031] 更に上記親カード2は子カードのイジェクト手段を内蔵する。このイジェクト手段は上記コンタクト開閉用スライド板15を上記子カード挿入方向とは逆方向へ移動せしめて子カード3の後端を子カード挿入口12から外方へ突出せしめ子カード抜去に資するものである。

【0032】例えば、図5、図6は上記イジェクト手段の具体例を示している。図示のようにコンタクト開閉用スライド板15を親カードの面板27の内面に抱き合わせ状態に重ね、スライド板15の前当て16と脇定規17をこの面板27間に子カード収容空隙117を形なし、この収容空隙117の一端を開放して前記子カード挿入口12を形成する。上記スライド板15の左右縁部に面板27に設けたガイド片21を係合させ、これによりスライド板15を面板27に保持すると共に、ガイド片21及び面板27の内面を案内してスライド板15が往復摺動できるように組合せる。

【0033】他方上記スライド板15の一側に隣接してイジェクトレバー22を設け、このイジェクトレバー22を子カード挿入方向に摺動できるようにこのイジェクトレバー22とスライド板15間をリンク23にて連結し、イジェクトレバー22をブッシュした時にこのリンク23を介してスライド板15が移動されるようにする

【0034】例えば上記リンク23は一端をイジェクトレバー22に他端をスライド板15にそれぞれ枢結し、中間部を親カードの上記面板27とは反対側の面に枢支する。この結果、イジェクトレバー22のブッシュ力は枢結点24を介してリンク23に伝わり、リンク23は枢支点25を中心に回動し、この回動力が枢結点26に与えられスライド板15が移動される。このスライド板15が子カード挿入方向とは逆方向に移動することによって前当て16が子カード3を押し同カード後端を挿入□12より外方へ突出する。

[0035]逆に子カード3を挿入するとスライド板15が子カード挿入方向へ移動され、この移動力がリンク23を介してイジェクトレバー22に与えられ、同レバー22をブッシュ前の位置へ押出し次回のイジェクト操作に備える。

【0036】上記のようにして子カード3の交換が可能である。

6

[0037]前記のように、コンタクト開閉用スライド板15は子カード3と協働し、更にコンタクト開閉用スライド板15はコンタクト13と協働し、コンタクト中の接地用コンタクト13cをシーケンシャル動作させる。以下図11乃至図14に基きこの点について説明する。[0038]前記のようにカードトレーを兼ねるコンタクト開閉用スライド板15は子カード3が前当て16を押すことによって子カード3と一緒に子カード挿入方向へ移動する。この子カード挿入の初期過程においては、図11A,B,Cに示すように、接地用コンタクト13cの接触部は何れもガイド溝18の内底面に弾接しリード7とは非接触状態にある。

【0039】次に、図12A、B、Cに示すように、子カード3の挿入が進みスライド板15の移動が進むと、先ず、図12Aに示すように、接触孔19と接地用コンタクト13aの接触部が対向し、接地用コンタクト13aはガイド溝18を滑りながら接触孔19内へ自己復元力で没入し、リード7との加圧接触を開始する。

[0040]他方図12B.12Cに示すように、電源用コンタクト13bと信号用コンタクト13cは夫々別の接触孔19付近においてガイド溝18の内底面に弾接しており各々非接触状態にある。

【0041】次に図13A、B、Cに示すように、カード3の挿入が更に進行しスライド板15の移動が進むと、図13Bに示すように、電源用コンタクト13bの接触部と接触孔19とが対向し、該接触部が孔19内へ弾力的に役入し電源用リード7と加圧接触する。

[0042]他方接地用コンタクト13aは図13Aに示すように、接地用リード7との接触状態を保ちながらリード表面を摺動しており、又信号用コンタクト13cは図13Cに示すようにまだガイド溝18の内底面に弾接して非接触状態にある。

[0043]次に図14A、B、Cに示すように、子カード挿入の進行と共にスライド板15の移動が進むと、図14Cに示すように信号用コンタクト13Cの接触部と接触孔19とが対向し、該接触部が孔19内へ弾力的に没入し信号用リード7と加圧接触する。

[0044]他方接地用コンタクト13a及び電源用コンタクト13bは各リード7との接触状態を保ちながらその表面を摺動している。

【0045】信号用コンタクト13cもリード7の表面を摺動し図14cの状態が得られる。各コンタクト13a、13b、13cはリード7の表面を摩擦しながら摺動することによって、所謂ワイビング効果を生ずることによって高信頼の接触が確保される。

[0046]

[発明の効果]本発明によれば子カードを親カードに抜 50 き差し可能(交換可能)にし両カードの接触を確保す る、所謂カードインカード形メモリーカードを適切に実現でき、その実用を促進する。よって親カードを一個所持して子カードを任意に交換することにより電子機器の機能付加・変更を図る目的が有効に達成され、ユーザーにおける電子機器の多様な利用に応えることができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】Aは親カードと子カードの平面図、Bは子カードを拡大して示す断面図である。

【図2】子カードを親カードに挿入した状態を示す平面 図である。

[図3] コンタクト開閉用スライド板の表面視せる斜視 図である。

【図4】Aは上記スライド板の裏面視せる斜視図、Bはスライド板の一部を拡大して示す断面図である。

【図5】上記スライド板とイジェクト手段の組立体を裏面視する斜視図である。

【図6】上記組立体を表面視せる斜視図である。

【図7】コンタクトホルダーの斜視図である。

【図8】上記スライド板とコンタクトとの関係を示す斜 視図である。

[図9]親カードに子カードを挿入したメモリーカードの断面図であり、子カードの挿入初期状態を示す。

【図10】上記メモリーカードの断面図であり、子カー ドの挿入終了状態を示す。

【図11】A、B、Cは接地用と電源用と信号用の各コ米

\*ンタクトとスライド板の初期動作状態を示す断面図である。

【図12】A, B, Cは図11から進行した上記動作状態を示す断面図である。

【図13】A、B、Cは図12から進行した上記動作状態を示す断面図である。

【図14】A, B, Cは図13から進行した上記動作状態を示す断面図である。

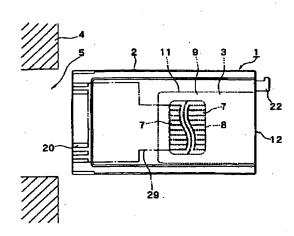
【符号の説明】

- 10 1 メモリーカード
  - 2 親カード
  - 3 子カード
  - 4 電子機器
  - 5 メモリーカード受入口
  - 7 リード
  - 8 ICカード
  - 11 子カード収容部
  - 15 カードトレーを兼ねるコンタクト開閉用スライ

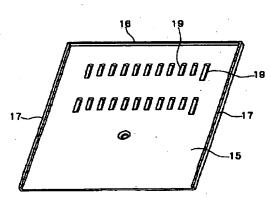
ド板

- 20 18 コンタクトガイド溝
  - 1.9 接触孔
    - 20 コネクタ要素
  - 22 イジェクトレバー
  - 27 面板

【図2】

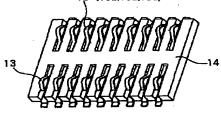


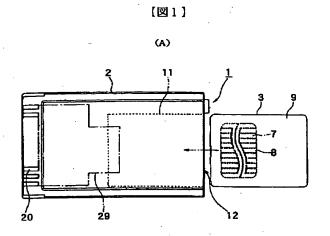
【図3】

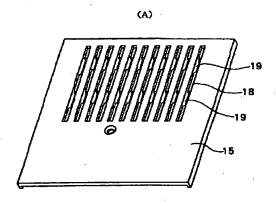


【図7】

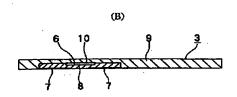
13 (13a,13b,13c)

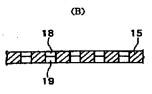


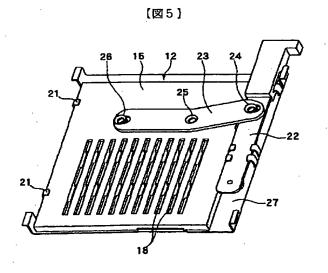


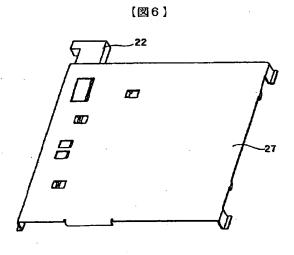


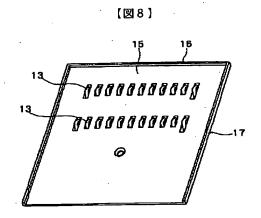
[図4]

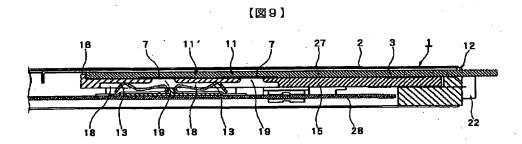












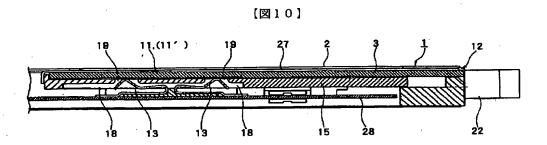
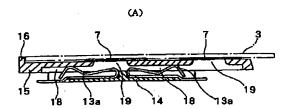
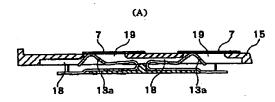
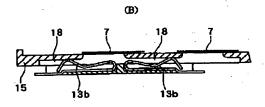


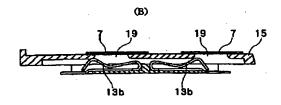
図11]

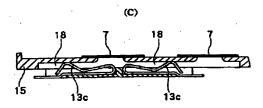


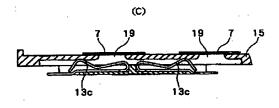




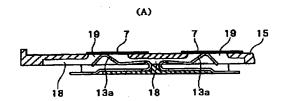




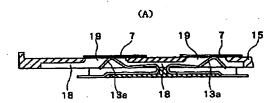




【図13】



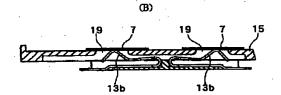
【図14】

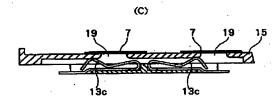


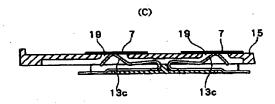
(B)

19 7 19 15

13b 13b







フロントページの続き

(72)発明者 大原 稔 東京都青梅市末広町2丁目9番地 株式会 社東芝青梅工場内